(7)連結補足資料

1. 為替レート

期	前第2四半期 (2009.9.30現在)		当第2四半期 (2010.9.30現在)		前期 (2010.3.31現在)	
項目	US\$=\ EURO=\		US\$=¥	EURO=¥	US\$=¥	EURO=¥
期末日	90.21	90.21 131.72		114.24	93.04	124.92

2. 所在地別情報 「第2四半期連結累計期間」

(単位・百万円 %)

【第4四十月	別連結系計期间」					(単位:)	ヨカ円,%)
期		前第2四半		当第2四半期累計		増り	或
		$(2009.4.1 \sim 2009.9.30)$		$(2010.4.1 \sim 2010.9.30)$		PH 1/9X	
所在地		金 額	売上高比	金 額	売上高比	金 額	増減率
日本	売 上 高	122,330	100.0	152,656	100.0	30,326	24.8
174	営業利益(△損失)	\triangle 15,005	\triangle 12.3	\triangle 2,316	$\triangle 1.5$	12,689	_
米州	売 上 高	41,679	100.0	49,996	100.0	8,317	20.0
/N/11	営 業 利 益	2,877	6.9	3,776	7.6	899	31.2
欧州	売 上 高	72,169	100.0	92,446	100.0	20,277	28.1
13/1/11	営業利益(△損失)	\triangle 10,676	\triangle 14.8	△ 2,000	\triangle 2.2	8,676	-
アジア他	売 上 高	286,412	100.0	327,706	100.0	41,294	14.4
ノンノ他	営 業 利 益	28,443	9.9	38,304	11.7	9,861	34.7
所在地間	売 上 高	136,739		180,570		43,831	
取引消去	営業利益	237		576		339	
合計	売 上 高	385,851	100.0	442,234	100.0	56,383	14.6
口目	営 業 利 益	5,402	1.4	37,188	8.4	31,786	588.4

「第2四半期連結会計期間〕

(単位:百万円,%)

<u> </u>	<u>别連結会計期间」</u>					(単位:	日 <i>刀</i> 円,% <i>厂</i>
期		前第2四半期		当第2四半期		増減	咸
		$(2009.7.1 \sim 2009.9.30)$		$(2010.7.1 \sim 2)$	$(2010.7.1 \sim 2010.9.30)$		
所在地		金 額	売上高比	金 額	売上高比	金 額	増減率
日本	売 上 高	66,266	100.0	76,375	100.0	10,109	15.3
口本	営業利益(△損失)	\triangle 4,706	\triangle 7.1	\triangle 3,206	$\triangle 4.2$	1,500	_
米州	売 上 高	22,838	100.0	24,071	100.0	1,233	5.4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	営 業 利 益	1,302	5.7	1,156	4.8	△ 146	△ 11.2
欧州	売 上 高	38,918	100.0	47,631	100.0	8,713	22.4
19/1/11	営業利益(△損失)	\triangle 4,325	△ 11.1	△ 675	$\triangle 1.4$	3,650	_
アジア他	売 上 高	152,264	100.0	162,071	100.0	9,807	6.4
/ 2 / 1世	営 業 利 益	16,486	10.8	19,385	12.0	2,899	17.6
所在地間	売 上 高	75,981		89,839		13,858	
取引消去	営業利益(△損失)	△ 290		△ 319		△ 29	
合計	売 上 高	204,305	100.0	220,309	100.0	16,004	7.8
口目	営 業 利 益	9,047	4.4	16,979	7.7	7,932	87.7
(沙哥市西	1					· ·	

(注記事項)

当売上高は売上元別であり、所在地間取引を含んでおります。

3. 海外売上高 [第2四半期連結累計期間]

(単位:百万円,%)

【第4四十朔理福糸訂朔间】		-			(単位:)	日ル门,加川
期	前第2四半期累計 (2009.4.1~2009.9.30)		当第2四半期累計		増 減	
			$(2010.4.1 \sim 2)$	(010.9.30)	坦 1/95	
地域	金 額	売上高比	金 額	売上高比	金 額	増減率
米州	36,470	9.5	47,383	10.7	10,913	29.9
欧 州	51,674	13.4	62,854	14.2	11,180	21.6
アジア他	248,898	64.5	276,915	62.6	28,017	11.3
海外売上高合計	337,042	87.4	387,152	87.5	50,110	14.9
日 本	48,809	12.6	55,082	12.5	6,273	12.9
連結売上高	385,851	100.0	442,234	100.0	56,383	14.6

「箆9四半期連結会計期間〕

(単位・百万円 %)

【第4四十朔理福云訂朔间】					(単位二	日刀円,%厂
期	前第2四半期 (2009.7.1~2009.9.30)		当第2四半期 (2010.7.1~2010.9.30)		増 減	
地域	金 額	売上高比	金 額	売上高比	金 額	増減率
米 州	19,979	9.8	23,645	10.7	3,666	18.3
欧州	27,437	13.4	31,081	14.1	3,644	13.3
アジア他	131,117	64.2	137,907	62.6	6,790	5.2
海外売上高合計	178,533	87.4	192,633	87.4	14,100	7.9
日 本	25,772	12.6	27,676	12.6	1,904	7.4
連結売上高	204,305	100.0	220,309	100.0	16,004	7.8

(注記事項)

海外売上高は、売上先の地域別に基づくものであります。

4. 企業集団の状況

2010年9月30日現在の連結子会社は、国内18社、海外112社の計130社、持分法適用関連会社は、国内4社、海外4社の計8社です。

5. 製品別売上高の四半期推移

(単位:百万円,%)

期	前第1四半期 (2009.4.1~2009.6.30)		前第2四半期 (2009.7.1~2009.9.30)		前第3四半期 (2009.10.1~2009.12.31)		前第4四半期 (2010.1.1~2010.3.31)	
製品区分	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
コンデンサ	28,812	15.9	33,580	16.4	34,645	16.4	36,071	17.1
インダクティブ・デバイス	24,758	13.6	28,917	14.2	28,945	13.7	29,338	13.9
その他受動部品	26,653	14.7	31,257	15.3	30,725	14.5	31,104	14.7
受動部品	80,223	44.2	93,754	45.9	94,315	44.6	96,513	45.7
記録デバイス	62,854	34.6	71,039	34.8	73,827	34.9	72,281	34.2
その他磁気応用製品	24,076	13.3	25,213	12.3	28,163	13.3	26,287	12.4
磁気応用製品	86,930	47.9	96,252	47.1	101,990	48.2	98,568	46.6
その他	14,393	7.9	14,299	7.0	15,357	7.2	16,264	7.7
連結合計	181,546	100.0	204,305	100.0	211,662	100.0	211,345	100.0

期	当第1四 (2010.4.1~20		当第2四半期 (2010.7.1~2010.9.30)		
製品区分	金 額	構成比	金 額	構成比	
コンデンサ	37,985	17.1	37,745	17.1	
インダクティブ・デバイス	32,513	14.6	34,286	15.6	
その他受動部品	34,583	15.6	37,450	17.0	
受動部品	105,081	47.3	109,481	49.7	
記録デバイス	71,668	32.3	65,332	29.7	
その他磁気応用製品	28,594	12.9	26,912	12.2	
磁気応用製品	100,262	45.2	92,244	41.9	
その他	16,582	7.5	18,584	8.4	
連結合計	221,925	100.0	220,309	100.0	

<新規>製品区分

· 301/00 > 46HHFT/1	
区分	構成する主な事業
受動部品	セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、
	インダクティブ・デバイス(コイル、フェライトコア、トランス)、高周波部品、
	圧電材料部品・回路保護部品、センサ
磁気応用製品	記録デバイス、電源、マグネット、記録メディア
その他	エナジーデバイス(二次電池)、メカトロニクス(製造設備)等

従来の EPCOS 製品は、受動部品セグメントの同種の事業に各々振り分けております。

<従来>製品区分

区分	構成する主な事業
電子材料	フェライトコア、マグネット、積層セラミックチップコンデンサ
電子デバイス	インダクティブ・デバイス(コイル、トランス)、高周波部品、電源製品、 センサ、圧電材料製品
記録デバイス	HDD 用ヘッド、その他
その他	エナジーデバイス(二次電池)、メカトロニクス(製造設備)、EPCOS 製品、 記録メディア